

関係各位

ATA ジャパン会長 片山俊郎

**2023 年 ATA ジャパン 新春フォーラム & 賀詞交歓会のご案内**

新年明けましておめでとうございます。

昨年賜りましたご厚情に対しまして心より御礼申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、ATA ジャパンでは、下記の通り 2023 年 1 月 24 日(火)に ATA ジャパン新春フォーラム &amp; 賀詞交歓会を行います。

フォーラムでは、はじめに、2022 年 10 月 12-14 日に米国ノースカロライナ州シャーロットにておこなわれました IFAI Expo

2022 と、その中で開催されました ATA 年次総会のご報告をさせていただきます。続きまして、話題の新素材

「SPACECOOL」につきまして、SPACECOOL 株式会社 CTO 兼テクニカル本部長 末光真大様に、また、その膜材への

展開についてカンボウプラス株式会社 技術開発部長 小川典昭様にお話しいただきます。

フォーラムの後、賀詞交歓会を予定しています。ふるってご参加いただきますようお願い申し上げます。

敬具

**2023 年 ATA ジャパン 新春フォーラム & 賀詞交歓会**

日時： 2023 年 1 月 24 日 (火) 2 : 00 ~ 6 : 30 p.m. (1:30 p.m. 開場)

会場： ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 6-2-19 Tel: 06-6302-5571

スケジュール：

開会	ATA ジャパン会長挨拶	2:00 pm
第一部：	ATA 年次総会・IFAI Expo 2022 レポート	2:05 ~ 2:30 pm
第二部：	講演	2:30 ~ 4:00 pm

直射日光下で周囲より低温となる

受動的放射冷却素材「SPACECOOL」の実現と繊維製品への応用 (2:30~3:30 pm)

講演者： SPACECOOL 株式会社 CTO 兼テクニカル本部長 末光真大様

放射冷却素材「SPACECOOL」の膜材への展開

(3:30~4:00pm)

講演者： カンボウプラス株式会社 技術開発部長 小川典昭様

---休憩---

賀詞交歓会： 4:30 ~ 6:30 pm

参加料： 会員 10,000 円 非会員 15,000 円

お申込： 1 月 17(火)までに、参加料を下記口座にお振り込みの上、下の「2023 年 ATA ジャパン新春フォーラム &amp; 賀詞交歓会 (2023/1/24) 参加申込」に書かれている情報をメールあるいは下の申込書にお書き込みいただき、ATA ジャパン (email: atajapan@textiles.org, fax: 072-772-7376) まで Email または Fax でご連絡下さい。

先着順にお申込を受け付けます。

会議室の定員は 50 名となっておりますので、お早めにお申し込み下さい。

振込先： 三菱 UFJ 銀行 阪急梅田北支店 普通預金 5279340

口座名義 アドバンスト テキスタイルズ協会ジャパン

お振り込み手数料はご負担願います。1 月 17 日以降のキャンセルはご返金できませんのでご了承下さい。

Email: atajapan@textiles.org 又は FAX: 072-772-7376 に 2023/1/17 までに御連絡下さい。

--- 2023 年 ATA ジャパン新春フォーラム &amp; 賀詞交歓会 (2023/1/24) 参加申込 ---

参加者お名前： \_\_\_\_\_ 会社名： \_\_\_\_\_

役職/部署： \_\_\_\_\_ 会社所在地： 〒 \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ Email (必須) : \_\_\_\_\_